

VLSI Technology (4353206) - Summer 2025 Solution

Milav Dabgar

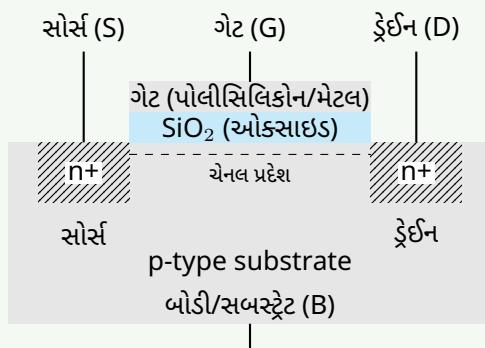
May 19, 2025

પ્રશ્ન 1(a) [3 ગુણ]

n-ચેનલ MOSFET ની ભૌતિક રચનાની સ્વરૂપ લેબલવાળી આકૃતિ દોરો.

જવાબ

n-ચેનલ MOSFET ની ભૌતિક રચના:



આકૃતિ 1. n-ચેનલ MOSFET માળખું

મુખ્ય ઘટકો:

- સોર્સ: n+ ડોડ પ્રદેશ જે ઇલેક્ટ્રોન પૂરા પાડે છે.
- ડ્રૈન: n+ ડોડ પ્રદેશ જે ઇલેક્ટ્રોન એકત્રિત કરે છે.
- ગેટ: ચેનલને નિયંત્રિત કરતું મેટલ ઇલેક્ટ્રોડ.
- ઓક્સાઇડ: SiO₂ ઇન્સ્યુલેટિંગ લેયર.
- સબસ્ટ્રેટ: p-type સિલિકોન બોડી.

મેમરી ટ્રીક

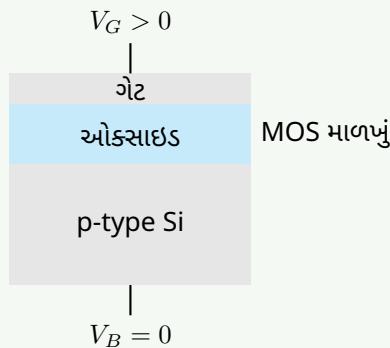
“SOGD - સોર્સ, ઓક્સાઇડ, ગેટ, ડ્રૈન”

પ્રશ્ન 1(b) [4 ગુણ]

બાધ્ય બાયસ હેઠળ MOS ના ડિપ્લેશન અને ઇન્વર્જન માટે એનજી બેન્ડ ડાયાગ્રામ દોરો અને ઇન્વર્જન સમજાવો.

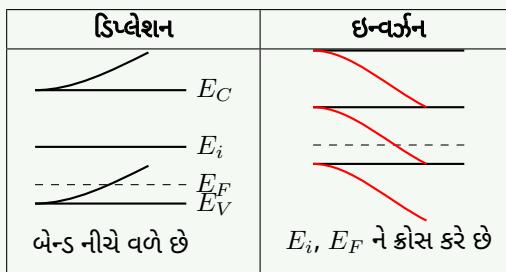
જવાબ

MOS બાયસિંગ સર્કિટ:



આકૃતિ 2. MOS બાયસિંગ।

અનજી બેન્ડ ડાયાગ્રામ:



ઇનવર્જન પ્રદેશની વિગતો:

- Strong inversion: $V_G > V_T$ (શ્રેસોલ્ડ વોલ્ટેજ)
- ઇલેક્ટ્રોન ચેનલ: Si-SiO₂ ઇન્ટરક્રેસ પર માઈનેરિટી કેરિયર્સ (ઇલેક્ટ્રોન) એકઢા થવાથી રચાય છે.
- ચેનલ વાહકતા: ગેટ વોલ્ટેજ સાથે વધે છે.
- શ્રેસોલ્ડ શરત: સપાટી પોટેન્શિયલ $\phi_s = 2\phi_F$.

મેરી ટ્રીક

“DIVE - ડિપ્લેશન (Depletion), ઇનવર્જન (Inversion), વોલ્ટેજ (Voltage), ઇલેક્ટ્રોન (Electrons)”

પ્રશ્ન 1(c) [7 ગુણ]

MOSFET ના I-V લક્ષણો સમજાવો.

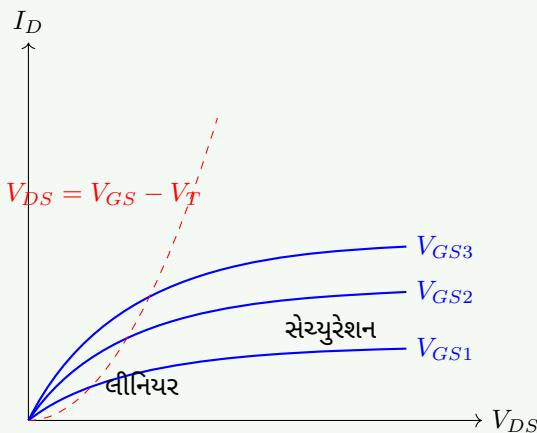
જવાબ

I-V લાક્ષણિકતા પ્રદેશો:

કોષ્ટક 1. ઓપરેટિંગ પ્રદેશો

પ્રદેશ	શરત	ફેઈન કરંટ (I_D)
કટઅફ (Cutoff)	$V_{GS} < V_T$	$I_D \approx 0$
લીનિયર (Linear)	$V_{GS} > V_T, V_{DS} < V_{GS} - V_T$	$I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}]$
સેચ્યુરેશન (Saturation)	$V_{GS} > V_T, V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$	$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$

લાક્ષણિકતા વક્ષ:



આકૃતિ 3. MOSFET I-V લાક્ષણિકતાઓ

મુખ્ય પરિમાણો:

- μ_n : ઇલેક્ટ્રોન મોબિલિટી
- C_{ox} : ગેટ ઓક્સાઇડ કેપેસિન્સ પ્રતિ એકમ ક્ષેત્રફળ
- W/L : ચેનલ પહોળાઈ થી લંબાઈ ગુણોત્તર
- V_T : થ્રેસોલ્ડ વોલ્ટેજ

મેમરી ટ્રીક

“CLS - Cutoff, Linear, Saturation”

પ્રશ્ન 1(c) OR [7 ગુણ]

સ્કેલિંગ વ્યાખ્યાયિત કરો. સ્કેલિંગની જરૂરિયાત સમજાવો. સ્કેલિંગની નકારાત્મક અસરોની યાદી આપો અને સમજાવો.

જવાબ

વ્યાખ્યા: સ્કેલિંગ એ MOSFET પરિમાળોને વ્યવસ્થિત રીતે ઘટાડવાની પ્રક્રિયા છે જેથી કામગીરી (performance) અને ઘનતા (density) સુધારી શકાય.

સ્કેલિંગની જરૂરિયાત:

- ઉચ્ચ ઘનતા: શિપ વિસ્તાર દીઠ વધુ ટ્રાન્ઝિસ્ટર (મૂરેનો નિયમ).
- ઝડપી સ્પીડ: ચેનલ લંબાઈ ઘટવાથી કેરિયર ટ્રાન્ઝિટ સમય ($t = L^2 / \mu V$) ઘટે છે.
- ઓછો પાવર: નાના પરોપજીવી કેપેસીટ-સ સ્વચિંગ એનજું ઘટાડે છે.
- ખર્ચ ઘટાડો: વેફર દીઠ વધુ ચિપ્સ મળવાથી કિમત ઘટે છે.

સ્કેલિંગ પ્રકારો:

કોષ્ટક 2. સ્કેલિંગ વ્યૂહરચનાઓ

પ્રકાર	ગેટ લંબાઈ	સાલાય વોલ્ટેજ	ઓક્સાઇડ જાડાઈ
Constant Voltage	$\downarrow \alpha$	અચળ	$\downarrow \alpha$
Constant Field	$\downarrow \alpha$	$\downarrow \alpha$	$\downarrow \alpha$

નકારાત્મક અસરો:

- Short Channel Effects (SCE):** V_T roll-off અને DIBL.
- Hot Carrier Effects:** હાઈ ઇલેક્ટ્રોક્ષિટ ફીલ્ડ ઇલેક્ટ્રોનને ઓક્સાઇડમાં ઇન્જેક્ટ કરે છે, જે ડિવાઇસને નુકસાન પહોંચાડે છે.
- Gate Leakage:** પાતળું ઓક્સાઇડ કવોન્ટમ ટનલિંગ કરેટ તરફ ઢોરી જાય છે.
- Process Variations:** નેનો-સ્કેલ પર પરિમાળોને નિયંત્રિત કરવામાં મુશ્કેલી.
- Power Density:** એકમ વિસ્તાર દીઠ વધેલી ગરમી થર્મલ મેનેજમેન્ટ સમસ્યાઓ ઉભી કરે છે.

મેમરી ટ્રીક

“SHGPP - Short channel, Hot carrier, Gate leakage, Process, Power”

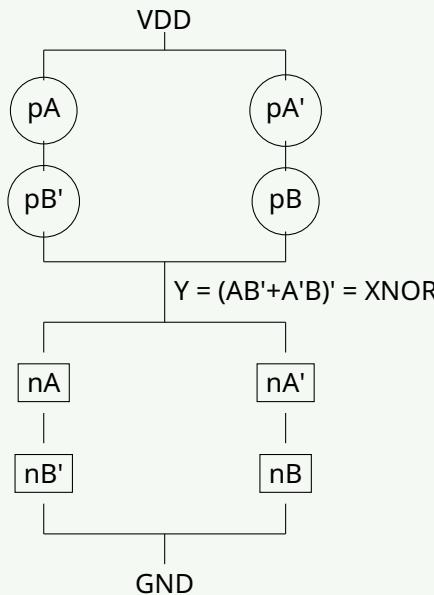
પ્રશ્ન 2(a) [3 ગુણ]

CMOS નો ઉપયોગ કરીને $Y' = (AB' + A'B)$ અમલ કરો.

જવાબ

લોજિક વિશ્લેષણ: $Y' = AB' + A'B = A \oplus B$ (XOR ફુકશન).

CMOS અમલીકરણ:



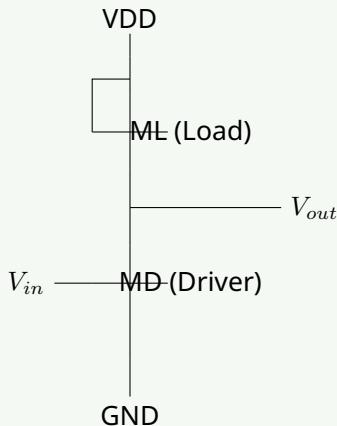
આકૃતિ 4. XNOR માટે સ્ટેપિક CMOS (ઇન-વર્ટડ XOR)

પ્રશ્ન 2(b) [4 ગુણ]

તેના સર્કિટ ડાયાગ્રામ સાથે એન્હાન્સમેન્ટ લોડ ઇન્વર્ટર સમજાવો.

જવાબ

સર્કિટ ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 5. સેચ્યુરેટેડ એન્હાન્સમેન્ટ લોડ ઇન્વર્ટર

રચના:

- Load (ML): Enhancement NMOS જેનો ગેટ ડ્રેઇન સાથે જોડયેલ છે ($V_{GS} = V_{DS}$).
- Driver (MD): Enhancement NMOS જેનો ગેટ ઇન્પુટ તરીકે છે.

ઓપરેશન:

- હાઈ આઉટપુટ (V_{OH}): $V_{DD} - V_T$ સુધી મળ્યાંદિત.
- લો આઉટપુટ (V_{OL}): 0V ની નજીક (ગુણોત્તર પર આધારિત).
- ગેરકાયદો: લોજિક હાઈ લેવલ પૂર્ણ V_{DD} નથી મળતું અને સતત પાવર વપરાશ થાય છે.

મેમરી ટ્રીક

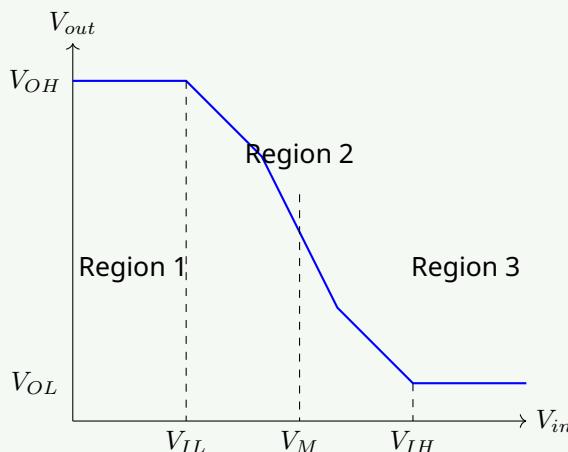
"ELI - એન્હાન્સમેન્ટ લોડ ઇન્વર્ટર થ્રેસોલ્ડ સમસ્યાઓ ધરાવે છે"

પ્રશ્ન 2(c) [7 ગુણા]

ઇન્વર્ટરની વોલટેજ ટ્રાન્સફર લાક્ષણિકતા (VTC) સમજાવો.

જવાબ

VTC એટ:



આકૃતિ 6. આદર્શ ઇનવર્ટર VTC

મુખ્ય પરિમાણો:

પરિમાણ	વર્ણન	આદર્શ મૂલ્ય
V_{OH}	આઉટપુટ હાઈ વોલ્ટેજ	V_{DD}
V_{OL}	આઉટપુટ લો વોલ્ટેજ	0V
V_{IH}	ઇનપુટ હાઈ વોલ્ટેજ	$\approx V_{DD}/2$
V_{IL}	ઇનપુટ લો વોલ્ટેજ	$\approx V_{DD}/2$
V_M	સ્વચ્છિંગ થ્રેસોન્ડ	$V_{DD}/2$

નોઈઝ માર્જિન:

- $NM_H = V_{OH} - V_{IH}$ (હાઈ નોઈઝ માર્જિન)
- $NM_L = V_{IL} - V_{OL}$ (લો નોઈઝ માર્જિન)

મેમરી ટ્રીક

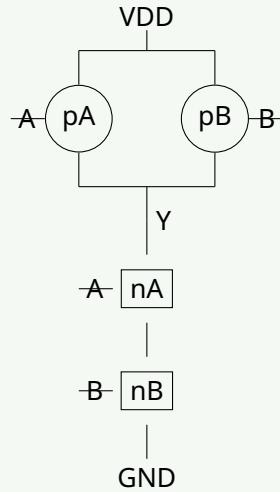
“VTC shows VOICE - VOH, VOL, ઇનપુટ થ્રેસોન્ડ, લાક્ષણિકતાઓ”

પ્રશ્ન 2(a) OR [3 ગુણ]

CMOS નો ઉપયોગ કરીને NAND2 ગેટ સમજાવો.

જવાબ

CMOS NAND2 સર્કિટ:



આકૃતિ 7. CMOS NAND2 ગેટ

ઓપરેશન:

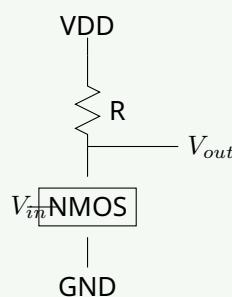
- Pull-Up Network: PMOS ઇનપુટ A અને B સમાંતરમાં (Parallel). જો A=0 અથવા B=0 હોય, તો આઉટપુટ VDD પર જાય છે.
- Pull-Down Network: NMOS ઇનપુટ A અને B શ્રેણીમાં (Series). જો માત્ર A=1 અને B=1 હોય, તો આઉટપુટ GND પર જાય છે.

પ્રશ્ન 2(b) OR [4 ગુણ]

રેઝિસ્ટિવ લોડ ઇન્વર્ટર સર્કિટના ઓપરેટિંગ મોડ અને VTC સમજાવો.

જવાબ

સર્કિટ રૂપરેખાંકન:



આકૃતિ 8. રેઝિસ્ટિવ લોડ ઇન્વર્ટર

ઓપરેટિંગ મોડ્સ:

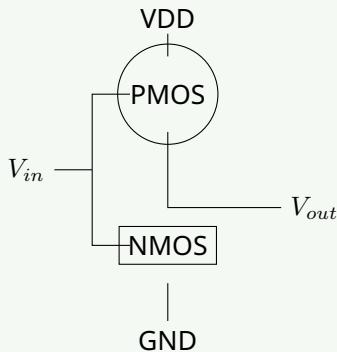
- $V_{in} = 0$ (Low): NMOS OFF. $V_{out} = V_{DD}$.
- $V_{in} = V_{DD}$ (High): NMOS ON (Linear). $V_{out} = V_{VOL}$.
- V_{OL} ગણતરી: $V_{OL} = \frac{R_{ON}}{R_{ON} + R} V_{DD}$.

પ્રશ્ન 2(c) OR [7 ગુણ]

CMOS ઇન્વર્ટર દોરો અને તેની કામગીરી VTC સાથે સમજાવો.

જવાબ

CMOS ઇનવર્ટર સર્કિટ:



આકૃતિ 9. CMOS ઇનવર્ટર

ઓપરેશન:

- Region 1: આઉટપુટ VDD પર ખેચાય છે (PMOS ON, NMOS OFF).
- Region 2: બંને ટ્રાન્ઝિસ્ટર સેચ્યુરેશનમાં (steep drop).
- Region 3: આઉટપુટ GND પર ખેચાય છે (PMOS OFF, NMOS ON).

મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ:

- શૂન્ય સ્ટેટિક પાવર: સ્થિર અવસ્થાઓમાં પાવર વપરાશ નહિંવત.
- Rail-to-Rail Swing: લોજિક લેવલ ચોક્કસ VDD અને GND હોય છે.

મેમરી ટ્રીક

"CMOS એટલે શૂન્ય સ્ટેટિક પાવર સાથે ફૂલ સિંગ"

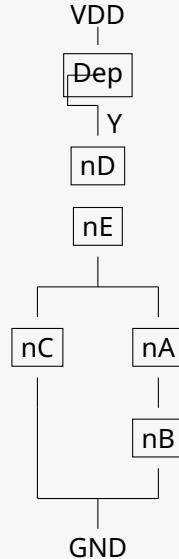
પ્રશ્ન 3(a) [3 ગુણ]

ડિલેશન લોડનો ઉપયોગ કરીને $Y = (\overline{A} + \overline{B})\overline{C} + \overline{D} + \overline{E}$ નું અમલીકરણ કરો.

જવાબ

લોજિક સિમ્બલફિકેશન: $\overline{Y} = \overline{(A + B)}\overline{C} + \overline{D} + \overline{E} = (AB + C)DE$. PDN એ D અને E શ્રેણીમાં, અને (C સમાંતર (A શ્રેણી B)) સાથે જોડાયેલ છે.

ડિપ્લેશન લોડ અમલીકરણ:



આકૃતિ 10. Y માટે ડિપ્લેશન લોડ લોજિક

પ્રશ્ન 3(b) [4 ગુણ]

FPGA પર ટૂંકનોંધ લખો.

જવાબ

FPGA વ્યાખ્યા: Field Programmable Gate Array - એક પુનરૂપરેખાંકિત (reconfigurable) સંકલિત સર્કિટ જે ઉત્પાદન પણી ગ્રાહક દ્વારા પ્રોગ્રામ કરી શકાય છે.

આઈક્રેચર ઘટકો:

- CLB (Configurable Logic Block): મૂળભૂત લોજિક એકમ (LUTs, Flip-flops).
- IOB (Input/Output Block): બાહ્ય પિન સાથે ઇન્ટરફેસ.
- ઇન્ટરકનેક્ટ્સ: પ્રોગ્રામેબલ રાઉટિંગ ચેનલો.
- સ્લિવ્ચ મેટ્રિક્સ: રાઉટિંગ ટ્રેક વર્ચ્યુલ પ્રોગ્રામેબલ જોડાણો.

પ્રોગ્રામ્બિંગ ટેકનોલોજી:

- SRAM-based: અરસ્થિર, જરૂરી પુનરૂપરેખાંકન.
- Antifuse: બિન-અરસ્થિર, એક જ વાર પ્રોગ્રામેબલ.
- Flash-based: બિન-અરસ્થિર, પુનરૂપ્રોગ્રામેબલ.

મેમરી ટ્રીક

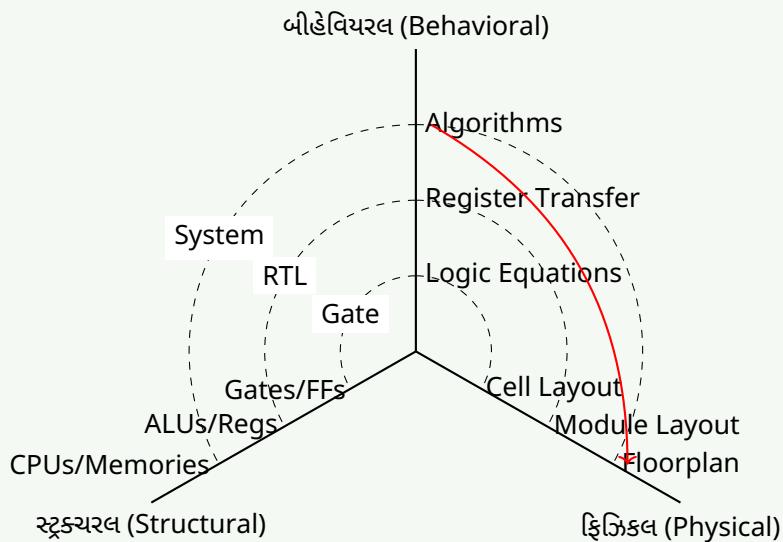
“FPGA - Flexible Programming Gives Advantages”

પ્રશ્ન 3(c) [7 ગુણ]

Y ચાર્ટ ડિઝાઇન ફલો દોરો અને સમજાવો.

જવાબ

Y-ચાર્ટ ડાયગ્રામ:



આકૃતિ 11. Gajski-Kuhn Y-ચાર્ટ

ડિઝાઇન ડોમેન્સ:

- બીહેવિયરલ: સિસ્ટમ શું કરે છે તે વર્ણવે છે (અલોરિધમ્સ, સમીકરણો).
- સ્ટ્રક્ચરલ: ઘટકો કેવી રીતે જોડાયેલા છે તે વર્ણવે છે (નેટલિસ્ટ, ગેટ્સ).
- ફિઝિકલ: ઘટકો ક્યાં મૂકવામાં આવે છે તે વર્ણવે છે (લેઆઉટ, ભૂમિતિ).

મેમરી ટ્રીક

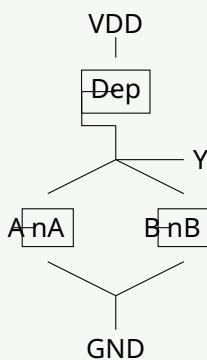
"Y-ચાર્ટ: બીહેવિયરલ, સ્ટ્રક્ચરલ, ફિઝિકલ - BSP domains"

પ્રશ્ન 3(a) OR [3 ગુણ]

ડિલેશન લોડનો ઉપયોગ કરીને NOR2 ગેટ સમજાવો.

જવાબ

ડિપ્લેશન લોડ NOR2 સર્કિટ:



આકૃતિ 12. ડિપ્લેશન લોડ NOR2

ઓપરેશન:

- બંને ઇનપુટ લો (0,0): બંને Pull-Down NMOS બંધ. આઉટપુટ ડિપ્લેશન લોડ દ્વારા VDD પર ખેચાય છે.
- કોઈપણ ઇનપુટ હાઈ: સંબંધિત Pull-Down NMOS ચાલુ થાય છે. આઉટપુટ GND પર ખેચાય છે.

મેમરી ટ્રીક

"NOR સાથે Depletion - સમાંતર NMOS pull-down"

પ્રશ્ન 3(b) OR [4 ગુણ]

કુલ કસ્ટમ અને સેમી-કસ્ટમ ડિઝાઇન શૈલીઓની તુલના કરો.

જવાબ

તુલનાત્મક લેઆઉટ:

પેરામીટર	કુલ કસ્ટમ	સેમી-કસ્ટમ
ડિઝાઇન સમય	લાંબો (6-18 મહિના)	ટૂકો (2-6 મહિના)
પર્ફોર્મન્સ	શ્રેષ્ઠ (Optimal)	સારં (Good)
એરિયા	-ન્યૂનતમ	મધ્યમ
પાવર	ઓપ્ટિમાઇઝ	સ્વીકાર્ય
કિંમત	વધુ NRE	ઓછી NRE
લવચીકરણ	મહત્તમ	મર્યાદિત
જોખમ	ઉચ્ચ	ઓછું

કુલ કસ્ટમ લાક્ષણિકતાઓ:

- દરેક ટ્રાન્ਜિસ્ટર: મેન્યુઅલી ડિઝાઇન અને પ્લેસ કરવામાં આવે છે.
- લેસાઉટ ઓપ્ટિમાઇઝેશન: મહત્તમ ઘનતા (density) પ્રાપ્ત થાય છે.
- એપ્લિકેશન્સ: હાઇ-વોલ્યુમ, પરફોર્મન્સ-કિટિકલ (જેમ કે માઇક્રોસર્સ).

સેમી-કસ્ટમ પ્રકારો:

- ગેટ એરે (Gate Array): પૂર્વ-વ્યાખ્યાયિત ટ્રાન્જિસ્ટર એરે.
- સ્ટાર્ડર્ડ સેલ (Standard Cell): પૂર્વ-ડિઝાઇન કરેલા સેલ્સની લાઈબ્રેરી.
- FPGA: ફિલ્ડ પ્રોગ્રામેબલ લોજિક.

મેમરી ટ્રીક

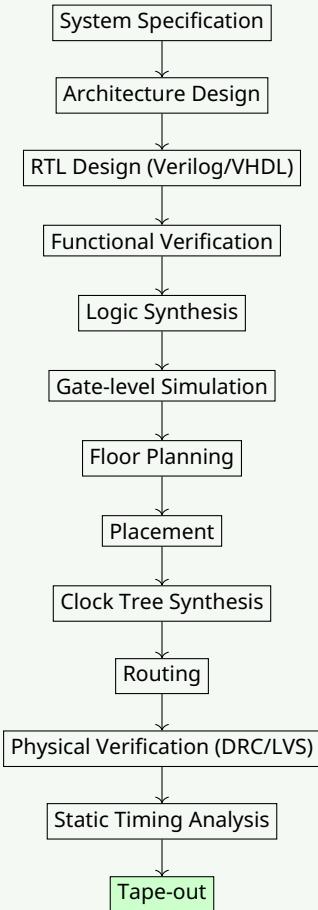
“Full Custom - મહત્તમ નિયંત્રણ, Semi-Custom - સ્પીડ સમાધાન”

પ્રશ્ન 3(c) OR [7 ગુણ]

ASIC ડિઝાઇન ફ્લો દોરો અને વિગતવાર સમજાવો.

જવાબ

ASIC ડિઝાઇન ફ્લો:



આકૃતિ 13. ASIC ડિઝાઇન ફ્લો

ડિઝાઇન તબક્કાઓ:

- **RTL Design:** HDL નો ઉપયોગ કરીને હાર્ડવેર વર્તણુકનું વર્ણન.
- **Synthesis:** RTL ને ગેટ-લેવલ નેટલિસ્ટમાં રૂપાંતરિત કરવું.
- **Physical Design:** ફ્લોર પ્લાનિંગ, પ્લેસમેન્ટ અને રાઉટિંગ (P&R).
- **Verification:** કાર્યક્ષમતા (Functional) અને ઉત્પાદનક્ષમતા (Physical/Timing) સુનિશ્ચિત કરવી.

મેમરી ટ્રીક

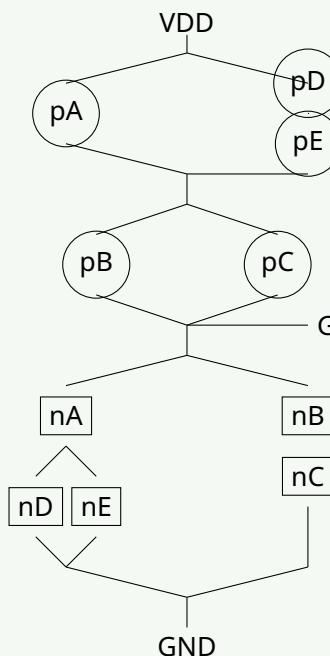
“ASIC flow: RTL થી GDSII”

પ્રશ્ન 4(a) [3 ગુણ]

CMOS નો ઉપયોગ કરીને $G = \overline{A(D + E) + BC}$ લોજિક ફૂકશન અમલ કરો.

જવાબ

CMOS અમલીકરણ:



આકૃતિ 14. કોમ્પ્લેક્સ CMOS ગોટ

ਮੇਮਰੀ ਡ੍ਰਿਕ

“Complex CMOS - PMOS શ્રેણી, NMOS સમાંતર”

પ્રશ્ન 4(b) [4 ગુણ]

3-બિટ પેરિકેરલ ચેકર માટે વેરિલોગ કોડ લખો.

ଜୀବାଣୁ

```
1 module parity_checker_3bit(
2     input [2:0] data_in,
3     output parity_even,
4     output parity_odd
5 );
6
7 // Even parity checker
8 assign parity_even = ^data_in;
9
10 // Odd parity checker
11 assign parity_odd = ~(^data_in);
12
13 endmodule
```

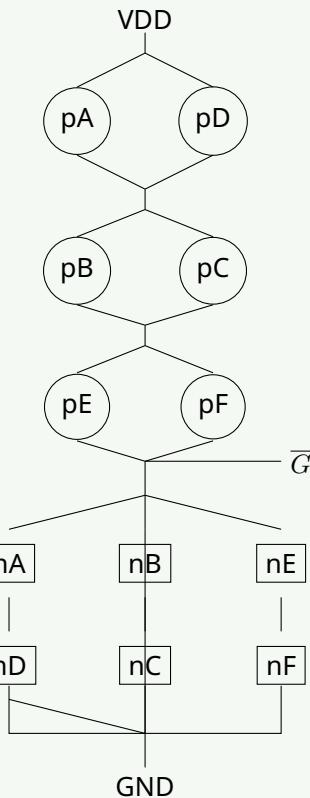
પ્રશ્ન 4(c) [7 ગુણ]

અમલીકરણ: 1) $G = (AD + BC + EF)$ CMOS નો ઉપયોગ કરીને [3 ગુણ] 2) $Y' = (ABCD + EF(G + H) + J)$ CMOS નો ઉપયોગ કરીને [4 ગુણ]

જવાબ

ભાગ 1: $G = (AD + BC + EF)$ [3 ગુણ]

CMOS સર્કિટ: CMOS સામાન્ય રીતે ઇન્વાર્ટિંગ લોજિક અમલ કરે છે. G મેળવવા માટે, આપણે \overline{G} અમલ કરી શકીએ અને પછી ઇન્વર્ટર ઉમેરી શકીએ. અહીં આપણે $\overline{G} = \overline{AD + BC + EF}$ માટે Pull-Down Network બનાવીશું.



આકૃતિ 15. G માટે CMOS લોજિક

ભાગ 2: $Y' = (ABCD + EF(G + H) + J)$ [4 ગુણ] આ એક જટિલ ફંક્શન છે. મલ્ટી-સ્ટેજ અમલીકરણ શ્રેષ્ઠ છે.

પ્રશ્ન 4(a) OR [3 ગુણ]

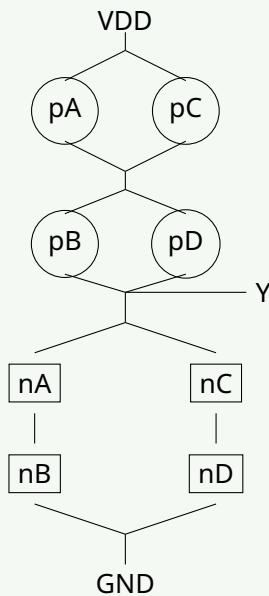
ઉદાહરણ સાથે AOI લોજિક સમજાવો.

જવાબ

AOI વ્યાખ્યા: AND-OR-Invert લોજિક આ પ્રકારના ફંક્શન્સ અમલીકરણ કરે છે: $Y = \overline{(AB + CD + \dots)}$

ઉદાહરણ: $Y = \overline{(AB + CD)}$

AOI અમલીકરણ:



આકૃતિ 16. AOI ગેટ અમલીકરણ

ફાયદા:

- સિંગલ સ્ટેજ: સીધું અમલીકરણ.
- ઝડપી: ઓછો તીવ્ચે.
- એરિયા એફિશિયન્ટ: ઓછા ટ્રાન્ઝિસ્ટર.

મેમરી ટ્રીક

“AOI - AND-OR-Invert એક સ્ટેજમાં”

પ્રશ્ન 4(b) OR [4 ગુણ]

4-બિટ સીરિયલ IN પેરેલલ આઉટ શિફ્ટ રજિસ્ટર માટે વેરિલોગ કોડ લખો.

જવાબ

```

1 module sipo_4bit(
2     input clk,
3     input reset,
4     input serial_in,
5     output reg [3:0] parallel_out
6 );
7
8     always @(posedge clk or posedge reset) begin
9         if (reset) begin
10             parallel_out <= 4'b0000;
11         end else begin
12             // Shift left
13             parallel_out <= {parallel_out[2:0], serial_in};
14         end
15     end
16
17 endmodule

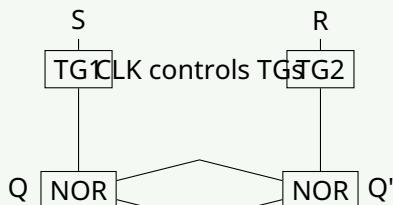
```

પ્રશ્ન 4(c) OR [7 ગુણ]

CMOS નો ઉપયોગ કરીને કલોક્ડ NOR2 SR લેચ અને D-લેચ અમલીકરણ કરો.

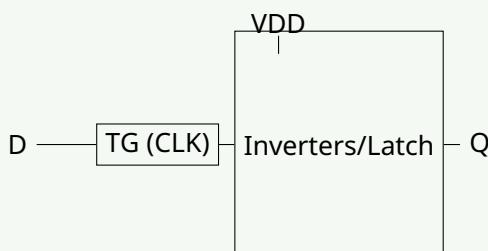
જવાબ

કલોક્ડ NOR2 SR લેચ:



આકૃતિ 17. કલોક્ડ SR લેચ કન્સેપ્ટ

CMOS D-લેચ:



આકૃતિ 18. D-લેચ

ઓપરેશન:

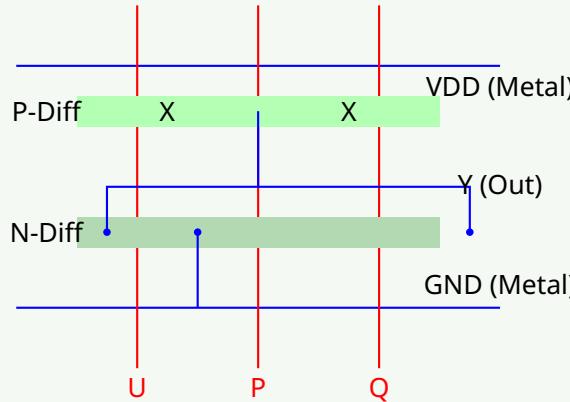
- CLK = 1: માર્ટર ટ્રાન્સપેરન્ટ, ડેટા પસાર થાય છે.
- CLK = 0: માર્ટર હોલ્ડ સ્થિતિમાં.

પ્રશ્ન 5(a) [3 ગુણ]

યુલર પાથ ઓપ્રોચને ધ્યાનમાં લેતા CMOS નો ઉપયોગ કરીને $Y = \overline{PQ} + \overline{U}$ માટે સ્ટિક ડાયાગ્રામ દોરો.

જવાબ

સ્ટિક ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 19. Y માટે સ્ટિક ડાયાગ્રામ

મેરી ટ્રીક

“સ્ટિક ડાયાગ્રામ યુલર પાથ ઓપ્રોચને ધ્યાનમાં લેતા એન્ડોપ્ટિમાઇઝેશન સાથે ફિઝિકલ લેઆઉટ દર્શાવે છે”

પ્રશ્ન 5(b) [4 ગુણ]

વેરિલોગનો ઉપયોગ કરીને 8×1 મલ્ટિપ્લેક્સર અમલમાં મૂકો.

જવાબ

```

1 module mux_8x1(
2   input [7:0] data_in,
3   input [2:0] select,
4   output reg data_out
5 );
6
7   always @(*) begin
8     case (select)
9       3'b000: data_out = data_in[0];
10      3'b001: data_out = data_in[1];
11      3'b010: data_out = data_in[2];
12      3'b011: data_out = data_in[3];
13      3'b100: data_out = data_in[4];
14      3'b101: data_out = data_in[5];
15      3'b110: data_out = data_in[6];
16      3'b111: data_out = data_in[7];
17       default: data_out = 1'b0;
18     endcase
19   end
20
21 endmodule

```

પ્રશ્ન 5(c) [7 ગુણ]

વેરિલોગમાં બિહેવિયરલ મોડેલિંગ સ્ટાઇલનો ઉપયોગ કરીને કુલ એડર અમલમાં મૂકો.

જવાબ

```

1 module full_adder_behavioral(
2   input A,
3   input B,
4   input Cin,
5   output reg Sum,
6   output reg Cout
7 );
8
9 always @(*) begin
10   case ({A, B, Cin})
11     3'b000: begin Sum = 0; Cout = 0; end
12     3'b001: begin Sum = 1; Cout = 0; end
13     3'b010: begin Sum = 1; Cout = 0; end
14     3'b011: begin Sum = 0; Cout = 1; end
15     3'b100: begin Sum = 1; Cout = 0; end
16     3'b101: begin Sum = 0; Cout = 1; end
17     3'b110: begin Sum = 0; Cout = 1; end
18     3'b111: begin Sum = 1; Cout = 1; end
19     default: begin Sum = 0; Cout = 0; end
20   endcase
21 end
22
23 endmodule

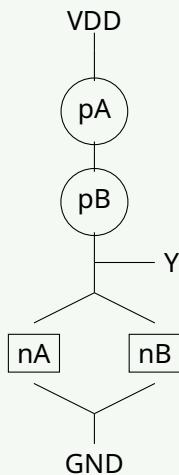
```

પ્રશ્ન 5(a) OR [3 ગુણ]

NOR2 ગે ચીમોસ સર્કિટને તેના સ્ટિક ડાયાગ્રામ સાથે અમલમાં મૂકો.

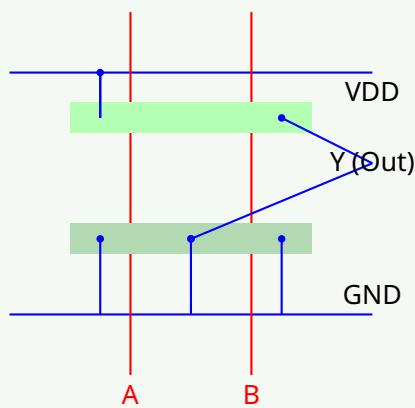
જવાબ

CMOS NOR2 સર્કિટ:



આકૃતિ 20. CMOS NOR2 સર્કિટ

સ્લિક ડાયાગ્રામ:



આકૃતિ 21. NOR2 સ્લિક ડાયાગ્રામ

પ્રશ્ન 5(b) OR [4 ગુણ]

વેરિલોગનો ઉપયોગ કરીને 4-બિટ અપ કાઉન્ટર અમલમાં મૂકો

જવાબ

```

1 module counter_4bit_up(
2   input clk,
3   input reset,
4   input enable,
5   output reg [3:0] count
6 );
7
8   always @(posedge clk or posedge reset) begin
9     if (reset) begin
10       count <= 4'b0000;
11     end else if (enable) begin
12       if (count == 4'b1111) begin
13         count <= 4'b0000;
14       end else begin
15         count <= count + 1;
16       end
17     end
18   end
19
20 endmodule

```

પ્રશ્ન 5(c) OR [7 ગુણ]

વેરિલોગમાં બિહેવિયરલ મોડેલિંગ સ્ટાઇલનો ઉપયોગ કરીને 3:8 ડિકોડર અમલમાં મૂકો.

જવાબ

```

1 module decoder_3x8_behavioral(
2   input [2:0] address,
3   input enable,
4   output reg [7:0] decode_out
5 );
6
7   always @(*) begin
8     if (enable) begin
9       case (address)
10         3'b000: decode_out = 8'b00000001;
11         3'b001: decode_out = 8'b00000010;
12         3'b010: decode_out = 8'b00000100;
13         3'b011: decode_out = 8'b00001000;
14         3'b100: decode_out = 8'b00010000;
15         3'b101: decode_out = 8'b00100000;
16         3'b110: decode_out = 8'b01000000;
17         3'b111: decode_out = 8'b10000000;
18         default: decode_out = 8'b00000000;
19       endcase
20     end else begin
21       decode_out = 8'b00000000;
22     end
23   end
24
25 endmodule

```